PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-084090

(43)Date of publication of application: 22.03.2002

(51)Int.Cl.

H05K 9/00 C09D183/04 E04B 1/92

(21)Application number: 2000-

(71)Applicant: SHIN ETSU CHEM CO LTD

273561

(22)Date of filing:

08.09.2000

(72)Inventor: YAMATANI MASAAKI

(54) COATING AGENT COMPOSITION FOR SHIELDING ELECTROMAGNETIC WAVE AND COATED ARTICLE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a coating agent composition for shielding electromagnetic wave containing (A) silicon resin and (B) stainless steel powder and/or ferrite powder.

SOLUTION: The coating agent composition for shielding electromagnetic wave has excellent weatherability and can cut electromagnetic waves having adverse effect on the operation of an electronic apparatus or harmful to human body efficiently by simply applying the coating to the electronic apparatus itself, a peripheral facility and the surface of basic material of a structure, e.g. a building.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

21.04.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-84090 (P2002-84090A)

(43)公開日 平成14年3月22日(2002.3.22)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I	テーマコート*(参考)
H05K 9/00		H05K 9/00	M 2E001
C 0 9 D 183/04		C 0 9 D 183/04	4 J 0 3 8
E 0 4 B 1/92		E 0 4 B 1/92	5 E 3 2 1

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 6 頁)

(21)出願番号	特願2000-273561(P2000-273561)	(71)出顧人	000002060 信越化学工業株式会社			
(22)出顧日	平成12年9月8日(2000.9.8)		東京都千代田区大手町二丁目6番1号			
		(72)発明者	山谷 正明			
			群馬県碓氷郡松井田町大字人見1番地10			
			信越化学工業株式会社シリコーン電子材料			
			技術研究所内			
		(74)代理人	100079304			
			弁理士 小島 隆司 (外2名)			

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電磁波遮蔽性コーティング剤組成物及びその塗装物品

(57)【要約】

【課題】 (A) シリコーンレジン

(B) ステンレススチール粉末及び/又はフェライト粉末

を含むことを特徴とする電磁波遮蔽性コーティング剤組成物。

【解決手段】 本発明の電磁波遮蔽性コーティング剤組成物は、電子機器自身、周辺設備、及び建築等の構造物の基材表面にコーティングするだけの簡便な方法で、電子機器の動作に悪影響を及ぼしたり、身体に有害である電磁波を効率良くカットでき、また、耐候性にも優れたものである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) シリコーンレジン

(B) ステンレススチール粉末及び/又はフェライト粉 末

1

を含むことを特徴とする電磁波遮蔽性コーティング剤組成物。

【請求項2】 更に、(C)分散剤を含むことを特徴とする請求項1記載の電磁波遮蔽性コーティング剤組成物。

【請求項3】 (C) 成分の分散剤が高級脂肪酸及びそ 10 の誘導体、リン酸塩、シランカップリング剤及びそのオリゴマー、チタンカップリング剤、アルミニウムカップリング剤、並びに変性シリコーン化合物から選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする請求項2記載の電磁波遮蔽性コーティング剤組成物。

【請求項4】 (A)、(B)、(C)成分の重量比率が、(A)/(B)/(C)=8~50/50~92/0~5であることを特徴とする請求項2又は3記載の電磁波遮蔽性コーティング剤組成物。

【請求項5】 (A) シリコーンレジンが、下記一般式 20 R-SiY₃

[但し、式中Rは水素原子又は有機官能基を含んでもよい炭素原子数1~10の1価炭化水素基を表し、YはOH基、加水分解性基、及びシロキサン残基から選ばれる1種以上の置換基を表し、少なくとも1個はシロキサン残基である。]で表されるT単位を20~100モル%含有することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項記載の電磁波遮蔽性コーティング剤組成物。

【請求項6】 フェライトが、Mn-Zn系フェライト、Ni-Zn系フェライト、Mg-Mn系フェライトから選択されることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項記載の電磁波遮蔽性コーティング剤組成物。

【請求項7】 基材に請求項1乃至6のいずれか1項記 載の電磁波遮蔽性コーティング剤組成物の硬化物層を形 成してなることを特徴とする電磁波遮蔽性塗装物品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、コンピューター等の電子機器から発生する多量の高周波の電磁波を防ぐために、電子機器自身、周辺設備、及び建築等の構造物の表面に処理する電磁波遮蔽性コーティング剤組成物及びその被膜を有する塗装物品に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】近年、 急速に汎用化したテレビ、コンピューター等の電子機器 は、多量の高周波電磁波ノイズを発生するため、誤作動 等の電磁波障害を引き起こし、問題となっている。この ため、電子部品に使用する材料自体を電磁波遮蔽性にす る試みは各種なされている。

【0003】一方、電子部品に高耐熱性を示すシリコー 50

ンレジンをバインダーに応用したコーティング剤を塗装して電磁波吸収性を付与する試みもなされている。特開平9-67529号公報では、炊飯器において遠赤外線を活用するため、遠赤外線の電磁波を吸収する材料として酸化銅、酸化マンガン、酸化コバルト、酸化鉄、酸化クロム等を配合した熱吸収性塗料が提案されている。また、特開2000-17231号公報では、カーボンブラックを配合した導電性塗料をトナー転写用ロールに応用する方法も提案されている。しかし、このような配合組成物では電磁波吸収力が弱く、十分な電磁波遮蔽性が得られない。また、建築物に塗装する試みはなされていなかった。

【0004】本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、電磁波遮蔽性に優れ、建築物用の塗装に必要な耐候性にも優れる電磁波遮蔽性コーティング剤組成物及びその被膜を有する塗装物品を提供することを目的とする。 【0005】

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】本発明者は、上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた結果、電磁波吸収材料としてステンレススチール粉体及び/又はフェライト粉体を使用し、これらを固定するためのバインダーとしてシリコーンレジンを適用すると、電磁波遮蔽性に優れ、建築物用の塗装に必要な耐候性にも優れるコーティング剤となることを見出した。

【0006】また、上記電磁波吸収材料は比重も重く、 分散性も不良なため、分散剤を併用することで、より高 充填が可能となり、電磁波遮蔽性が向上し、より良好な 被膜が得られることを知見し、本発明をなすに至った。

【0007】従って、本発明は、電磁波遮蔽性コーティング剤組成物及びその塗装物品を提供する。

[I] (A) シリコーンレジン

(B) ステンレススチール粉末及び/又はフェライト粉末

を含むことを特徴とする電磁波遮蔽性コーティング剤組 成物。

[II] 更に、(C)分散剤を含むことを特徴とする

[I]記載の電磁波遮蔽性コーティング剤組成物。

[III] (C) 成分の分散剤が高級脂肪酸及びその誘導体、リン酸塩、シランカップリング剤及びそのオリゴマー、チタンカップリング剤、アルミニウムカップリング剤、並びに変性シリコーン化合物から選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする[II] 記載の電磁波遮蔽性コーティング剤組成物。

[IV] (A)、(B)、(C)成分の重量比率が、

(A) / (B) / (C) = 8~50/50~92/0~5であることを特徴とする [II] 又は [III] 記載の電磁波遮蔽性コーティング剤組成物。

[V] (A) シリコーンレジンが、下記一般式 R-SiY₃

〔但し、式中Rは水素原子又は有機官能基を含んでもよ

20

い炭素原子数1~10の1価炭化水素基を表し、YはO H基、加水分解性基、及びシロキサン残基から選ばれる 1種以上の置換基を表し、少なくとも1個はシロキサン 残基である。〕で表されるT単位を20~100モル% 含有することを特徴とする「I)乃至「IV」のいずれ か1項記載の電磁波遮蔽性コーティング剤組成物。

[VI] フェライトが、Mn-Zn系フェライト、Ni - Z n 系フェライト、M g - M n 系フェライトから選択 されることを特徴とする [I] 乃至 [V] のいずれか1 項記載の電磁波遮蔽性コーティング剤組成物。

[VII] 基材に[I] 乃至[VI] のいずれか1項記 載の電磁波遮蔽性コーティング剤組成物の硬化物層を形 成してなることを特徴とする電磁波遮蔽性塗装物品。

【0008】以下、本発明につき更に詳しく説明する。

(A) 成分であるシリコーンレジンは、コーティング剤 組成物のバインダーとしての機能を果たすもので、一般 式R-SiY3〔但し、Rは水素原子(Si-H基)、 又は有機官能基を含んでもよい炭素原子数1~10の1 価炭化水素基を表し、YはOH基、加水分解性基、及び シロキサン残基から選ばれる1種以上の置換基を表し、 少なくとも1個はシロキサン残基である。〕で表される T単位を含有し、硬質の被膜を形成し得る各種のシリコ ーン材料を使用することができる。

【0009】上記式中、Rは水素原子(Si-H基)、 又は有機官能基を含んでもよい炭素原子数1~10の置 換又は非置換の1価炭化水素基を表すが、この1価炭化 水素基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ヘ キシル基、シクロヘキシル基、デシル基等のアルキル 基、フェニル基等のアリール基、ビニル基等のアルケニ ル基などや、これらの基の水素原子の一部又は全部を置 30 換基で置換したものであり、置換基としては、

- (i)フッ素、塩素などのハロゲン原子
- (i i) グリシドキシ基、エポキシシクロヘキシル基な どのエポキシ官能基

(iii)メタクリル基、アクリル基などの(メタ)ア クリル官能基

(iv) アミノ基、アミノエチルアミノ基、フェニルア ミノ基、ジブチルアミノ基などのアミノ基

(v)メルカプト基、テトラスルフィド基などの含硫黄 官能基

(vi) (ポリオキシアルキレン) アルキルエーテル基 などのアルキルエーテル基

(vii)カルボキシル基、スルフォニル基などのアニ オン性基

(viii)第4級アンモニウム塩構造含有基

(ix) ニトリル基

などを挙げることができる。この置換された1価炭化水 素基の具体例としては、3,3,3-トリフルオロプロ ピル基、パーフルオロブチルエチル基、2-パーフルオ ロオクチルエチル基、3-クロロプロピル基、2-(ク 50 形成する縮合硬化方法を採用するのが好ましい。

ロロメチルフェニル) エチル基、3-グリシジロキシプ ロピル基、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エ チル基、5,6-エポキシヘキシル基、9,10-エポ キシデシル基、3-(メタ)アクリロキシプロピル基、 (メタ) アクリロキシメチル基、11-(メタ) アクリ ロキシウンデシル基、3-アミノプロピル基、N-(2 -アミノエチル) アミノプロピル基、3-(N-フェニ ルアミノ)プロピル基、3-ジブチルアミノプロピル 基、3-メルカプトプロピル基、2-(4-メルカプト 10 メチルフェニル) エチル基、ポリオキシエチレンオキシ プロピル基、3-ヒドロキシカルボニルプロピル基、3 ートリブチルアンモニウムプロピル基、2-シアノエチ ル基などを挙げることができる。

【0010】Yは、OH基、加水分解性基、及びシロキ サン残基から選ばれる1種以上の置換基を表し、少なく とも1個はシロキサン残基である。加水分解性基の具体 例としては、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ 基、イソプロペノキシ基等のアルコキシ基やアルケニロ キシ基、アセトキシ基等のアシロキシ基、ブタノキシム 基等のオキシム基などを挙げることができる。なお、シ ロキサン残基は、酸素原子(一〇一)を介して隣接する ケイ素原子に結合し、シロキサン結合(≡Si-O-S i ≡)を形成する置換基を意味しており、隣接するケイ 素原子と酸素原子を共有するためOngと表すことがで

【0011】本発明のシリコーンレジンの構成単位とし ては、上記T単位以外に、Q単位(SiY₄)、D単位 (R₂ S i Y₂)、M単位(R₃ S i Y)を含んでもよい (但し、Q単位、D単位のYの少なくとも1個はシロキ サン残基であり、M単位のYはシロキサン残基であ る)。シリコーンレジン中のT単位の含有率は、20~ 100モル%、より好ましくは40~100モル%、更 に好ましくは50~100モル%含有していることが好 ましく、その含有量が少なすぎると、被膜の硬度が不十 分で傷が付き易くなるおそれがある。

【0012】なお、Q単位の含有量は0~30モル%、 特に0~10モル%、D単位の含有量は0~80モル %、特に0~60モル%、M単位の含有量は0~20モ ル%、特に0~10モル%であることが好ましい。

【0013】本発明におけるシリコーンレジンの数平均 分子量は、500~1,000,000、好ましくは 1,000~100,000であることが望ましい。

【0014】なお、シリコーンレジンの形態は、有機溶 剤溶液でも、無溶剤液でも、粉体でも、水溶液或いは水 分散液のいずれも適用することができる。

【0015】本発明のシリコーンレジンの硬化方式は、 縮合硬化法、ヒドロシリル化硬化法、UV硬化法、ラジ カル硬化法等いずれも採用することができる。屋外の建 築物に適用する場合、耐候性に優れたシロキサン結合を

10

【0016】この縮合による硬化の場合、シリコーンレ ジンは、OH基又は加水分解性基を1分子中に2個以上 含有することが必要であり、これに公知の縮合触媒、例 えばアミン化合物、リン酸、メタンスルホン酸などの酸 化合物、水酸化カリウムなどの塩基性化合物、アルミニ ウムアルコキシド、アルミニウムキレート化合物、ジル コニウムアルコキシド、チタンアルコキシド、ジアルキ ルスズ脂肪酸塩等の有機金属化合物等を配合した組成と することが好ましい。また、シリコーンレジンが、ビニ ル基等のアルケニル基を2個以上含む場合、或いはSi -H基を2個以上含む場合は、Si-H基を2個以上含 有するオルガノハイドロジェンシロキサン、或いはビニ ル基等のアルケニル基を2個以上含有するオルガノポリ シロキサンと、白金系触媒とを組み合わせることで、ヒ ドロシリル化による硬化を行うことができる。

【0017】シリコーンレジンの含有率は、コーティン グ剤組成物の固形分換算で8~50重量%の範囲にある のがよく、更には10~30重量%の範囲にあるのがよ り好ましい。含有率がこれ未満の場合、硬化被膜の強度 が不十分で良好な被膜を形成しない場合がある。これを 超過した領域では、電磁波遮蔽性が不十分となるおそれ がある。

【0018】次に、本発明のコーティング剤組成物に は、電磁波吸収性を有する粉体として(B)ステンレス スチール粉末及び/又はフェライト粉末を使用する。こ こで、電磁波吸収性を有する粉体原料としては、ステン レススチール、又はMn-Znフェライト、Ni-Zn フェライト、Mg-Mnフェライト等のフェライトから 選択すればよく、それぞれ単独で使用してもよいし、2 種類以上を混合して使用してもよい。

【0019】粉体の平均粒子径は、0.1~50μmの 範囲にあるのがよく、特に好ましくは0. 2~20μm の範囲である。平均粒子径がこの範囲未満では取り扱い が難しくなるおそれがあり、この範囲を超えるとコーテ ィング被膜が均一にならなかったり、被膜表面が凹凸に なる場合がある。

【0020】上記ステンレススチール粉末、フェライト 粉末の配合量は、コーティング剤の固形分換算で50~ 92重量%、特に好ましくは70~92重量%含有する ことが好ましい。配合量が少なすぎると電磁波遮蔽性が 40 十分でなく、多すぎると被膜の強度が十分でなくなるお それがある。

【0021】本発明において、電磁波吸収性粉体の分散 性が不良の場合、分散剤(C)を適用することが好まし い。分散剤としては、ステアリン酸、ラノリン酸等の高 級脂肪酸及びその誘導体類、ヘキサメタリン酸ナトリウ ム、ピロリン酸ナトリウム等のリン酸塩、アミノ基、エ ポキシ基、メルカプト基等の有機官能基を有するシラン カップリング剤、これらのカップリング剤を含有するシ ラン化合物の混合物を部分加水分解することにより得ら 50

れる有機官能基(アルコキシ基)含有オリゴマー、高級 脂肪酸変性或いはアミノエチルアミノエタノール変性チ タンカップリング剤等のチタンカップリング剤、アルミ ニウムカップリング剤、高級脂肪酸変性シリコーン化合 物、含フッ素有機基変性シリコーン化合物等の変性シリ コーン化合物、各種界面活性機能を有する材料等の金属 或いは金属酸化物粒子を分散させる材料が挙げられる。 【0022】(C)成分の配合量は、(B)ステンレス スチール粉末及び/又はフェライト粉末に対して0~5 重量%、好ましくは0.001~3重量%の範囲で添加 するのがよい。この範囲未満では分散性が悪く、(A) シリコーンレジンの粒子を高配合することが難しくなる ため、電磁波遮蔽性が十分発揮できなくなる場合があ る。また、この範囲を超えると、コーティング被膜の強 度が低下するおそれがある。

【0023】本発明のコーティング剤組成物には、上記 成分以外に、シリコーンレジンの硬化触媒、レベリング 剤、顔料、染料等を被膜の特性が低下しない範囲で添加 しても良い。これらの具体例として、シリコーンレジン の硬化触媒としては、無機或いは有機酸、アミン化合物 或いはアルカリ物質、有機スズ、チタン、アルミニウム 化合物等の有機金属化合物、塩化白金酸等のヒドロシリ ル化触媒、UV硬化剤等従来公知の各種材料を応用する ことができる。レベリング剤としては、ポリエーテル変 性オイル、フッ素含有界面活性剤等を使用することがで きる。

【0024】これらの原料の混合方法については特に限 定するものではなく、いかなる順序で混合してもよい。 例えば(A)、(B)成分、必要に応じて(C)成分を 一度に配合・混合してもよいし、予め(C)成分で表面 処理した(B)成分を(A)成分に添加してもよい。混 合方法は、シリコーンレジンが有機溶剤或いは無溶剤の 液体である場合、通常の撹拌混合機を有する装置を用い て混合すればよく、固形で供給される場合、ヘンシェル ミキサー、スーパーミキサーのような強力な撹拌混合機 を用いて混合するのがよい。

【0025】上記コーティング剤組成物のコーティング 方法としては、刷毛塗り、スプレー塗装、ロール塗装、 浸漬塗装等コーティング方法として公知の方法は全て適 用できる。コーティングの膜厚は、特に限定されるもの ではないが、 $0.1\sim500\mu$ mであることが好まし い。硬化条件も特に制限されるものではなく、室温から 300℃まで適用可能である。

【0026】本発明のコーティング剤組成物は、電子部 品への塗装を始め、遮蔽材、建築材、自動車部品等、電 磁波の遮蔽を目的とする各種分野へのコーティング剤と して有用である。

[0027]

【実施例】以下、実施例及び比較例を示し、本発明を具 体的に説明するが、本発明は下記の実施例に制限される

7

ものではない。

【0028】 [実施例、比較例] 下記に示す原料を使用して、表1に示す配合比で十分混合し、コーティング剤組成物を調製した。このコーティング剤組成物を膜厚が50μmになるように塗装し、乾燥或いは硬化させた被膜を用いて下記の特性を測定した。

【0029】コーティング被膜の電磁波シールド特性は、アドバンテスト法によって評価した。また、耐候性は、東洋精機(株)製のメタリングウェザーメーターで評価した。これらの結果を表1に併記する。

・シリコーンレジンA

平均組成式 (CH₃)_{1.00} Si (OCH₃)_{0.90} O_{1.05} で表され、数平均分子量が1,600、T単位含有率が100%で、無溶剤のシリコーンレジン液体100重量部に対して、テトラブトキシチタネートを3重量部配合したもの。

・シリコーンレジンB

・シリコーンレジンC

平均組成式 (CH₂=CH) 0.60 (C₆ H₅) 0.60 (C H₃) 0.50 SiO_{1.55} で表され、数平均分子量が3,4 00、T単位含有率が70%で、無溶剤のシリコーンレ ジン液体 (D) と、平均組成式 (CH₃) 1.60 SiH 10 0.50 O_{0.95} で表され、数平均分子量が1,350、無溶 剤のシリコーンレジン液体 (E) を、(D) / (E) = 3/2の比率で混合したもの100重量部に対して、塩 化白金酸を2%含有するエタノール溶液を1重量部配合 したもの。

アクリル樹脂F

平均分子量100,000のポリメチルメタクリレートをメチルイソブチルケトン (MIBK) に溶解した、有効成分10%の溶液。

[0030]

20 【表1】

平均組成式 (CH₃) 1.10 (C₆ H₅) 0.10 S i (OH) *

配合比	実施例						比較例		
(重量部/有効成分)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
シリコーソレシ゛ソ A	100	100	100	100	•	-	100	-	100
シリコーンレシ*ン B	-	-	-		100	-	-	-	•
シリコーンレシ`ン C	-	_	-	-		100	-	-	-
アクリル樹脂 F	-	-	-	-	•	-	•	100	-
Mn-Zn フェライト粉体	700	-	700	700	700	700	500	500	-
ステンレススチール粉体	-	700	-	-	•	-	-	•	•
銅粉末	-	•	•	-	-	-	-	-	700
イソプ ロピ ルトリイソ ステアロイ <i>ル</i> チタネート	7	7	-	-	7	7	-	ı	7
ヘキサメタリン酸ナトリウム	•	_	7	•	•	-	-	-	-
末端アルコール変性 シリコーンオイル	-	-	-	7	•	•	-	•	-
電磁波シールド性									
減衰量 (dB)/300MHz	87	84	86	86	82	81	72	70	58
耐候密着性 (メタリング/2000Hrs)	0	0	0	0	0	0	0	×	0

[0031]

【発明の効果】本発明の電磁波遮蔽性コーティング剤組成物は、電子機器自身、周辺設備、及び建築等の構造物の基材表面にコーティングするだけの簡便な方法で、電 50

子機器の動作に悪影響を及ぼしたり、身体に有害である 電磁波を効率良くカットでき、また、耐候性にも優れた ものである。

フロントページの続き

F ターム(参考) 2E001 DH01 GA06 HA20 JB01

4J038 DL031 DL041 DL071 DL121

GA01 GA03 GA06 GA07 GA08

GA09 GA10 GA13 HA066

JA44 JC22 JC32 JC34 JC35

JC36 JC38 KA03 KA20 MA14

NA03 NA22 PA19 PB05 PB09

PB11

5E321 AA22 AA41 AA42 AA43 AA44

AA45 BB32 BB51 GG11